

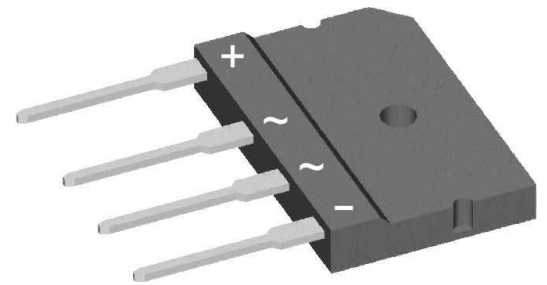
# Standard Rectifier

<b>1~ Rectifier</b>	
$V_{RRM}$	= 1200 V
$I_{DAV}$	= 25 A
$I_{FSM}$	= 370 A

## 1~ Rectifier Bridge

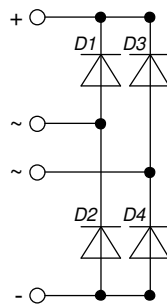
Part number

**GBO25-12N01**



Backside: isolated

 E72873



### Features / Advantages:

- Low forward voltage drop
- Planar passivated chips
- Easy to mount with one screw
- Space and weight savings

### Applications:

- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

### Package: GBFP

- Isolation Voltage: 2500 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

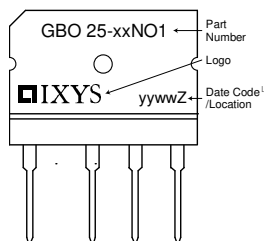
### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1300	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					1200	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1200$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			40	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1200$ V	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			1.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 10$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			1.06	V
		$I_F = 20$ A				1.17	V
		$I_F = 10$ A	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			0.92	V
		$I_F = 20$ A				1.09	V
$I_{DAV}$	bridge output current	$T_C = 105^\circ\text{C}$ rectangular	$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$ d = 0.5			25	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only				0.74	V
$r_F$	slope resistance					16.3	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					4.3	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.5		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		35	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			370	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			400	A
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			315	A
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			340	A
$I^2t$	value for fusing	t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			685	A <sup>2</sup> s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			665	A <sup>2</sup> s
		t = 10 ms; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			495	A <sup>2</sup> s
		t = 8,3 ms; (60 Hz), sine	$V_R = 0$ V			480	A <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400$ V; f = 1 MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	pF



Package GBFP		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			70	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				7		g
$M_D$	mounting torque		0.5		0.8	Nm
$F_C$	mounting force with clip		20		120	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	4.9			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	2.5			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	2500			V
		t = 1 minute	2100			V
		50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA				
$R_{thJA}$	thermal resistance junction to ambient			50		K/W

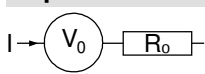


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	GBO25-12NO1	GBO25-12NO1	Tube	16	500233

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

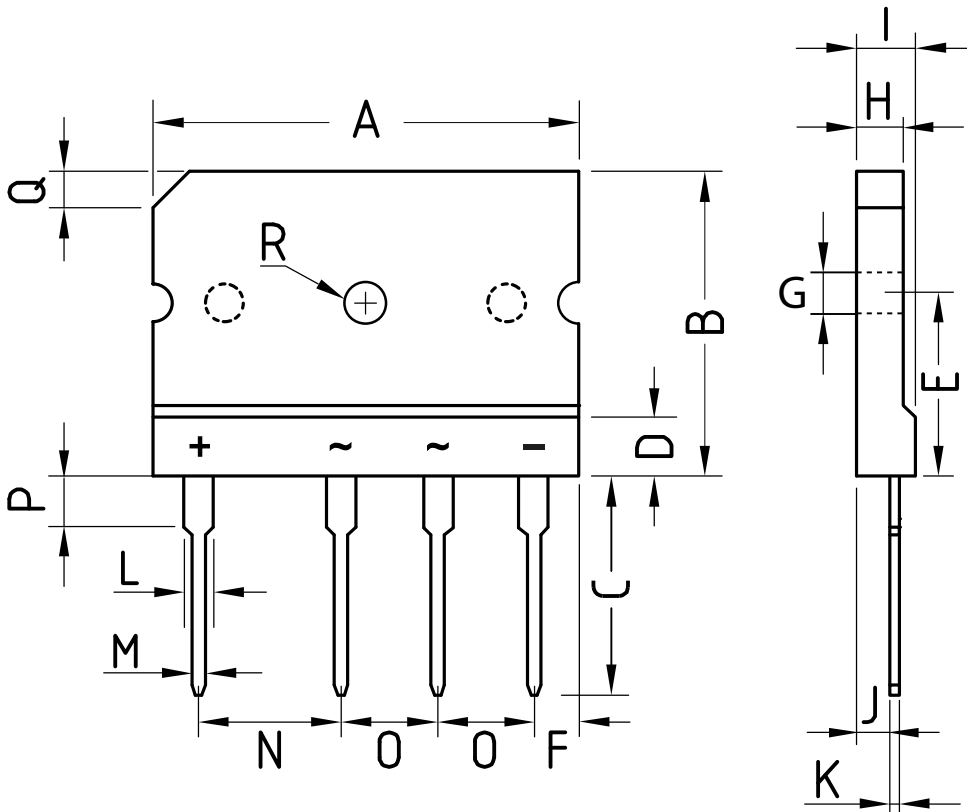
$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$



$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.74	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	13.7	mΩ



Outlines GBFP



DIM.	MIN.	MAX.
A	29.7	30.3
B	19.7	20.3
C	17.0	18.0
D	4.7	4.9
E	10.8	11.2
F	2.3	2.7
G	3.1	3.4
H	3.4	3.8
I	4.4	4.8
J	2.5	2.9
K	0.6	0.8
L	2.0	2.4
M	0.9	1.1
N	9.8	10.2
O	7.3	7.7
P	3.8	4.2
Q	(3.0) x 45°	
R (Ø)	3.1	3.4

All Dimensions in millimeter





**Rectifier**

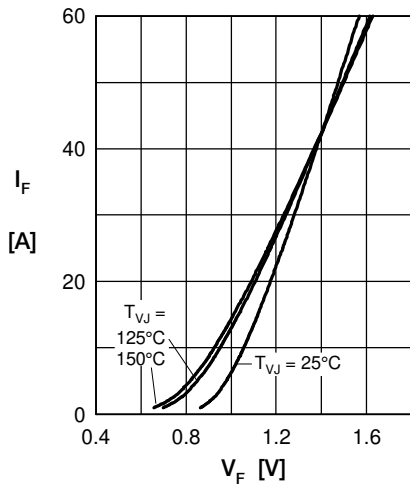


Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode

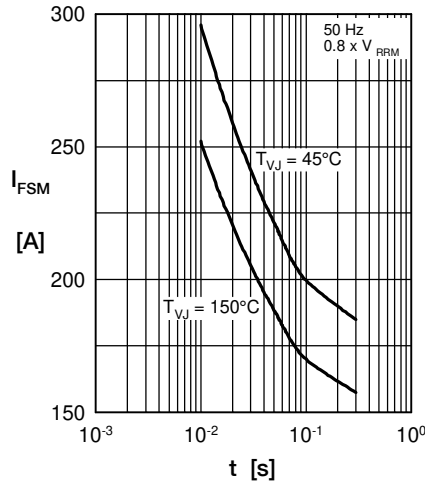


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

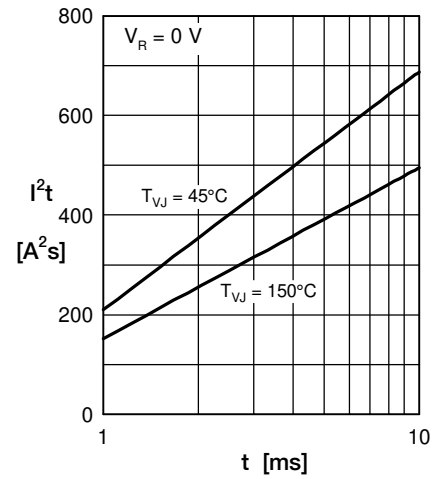


Fig. 3  $I^2t$  vs. time per diode

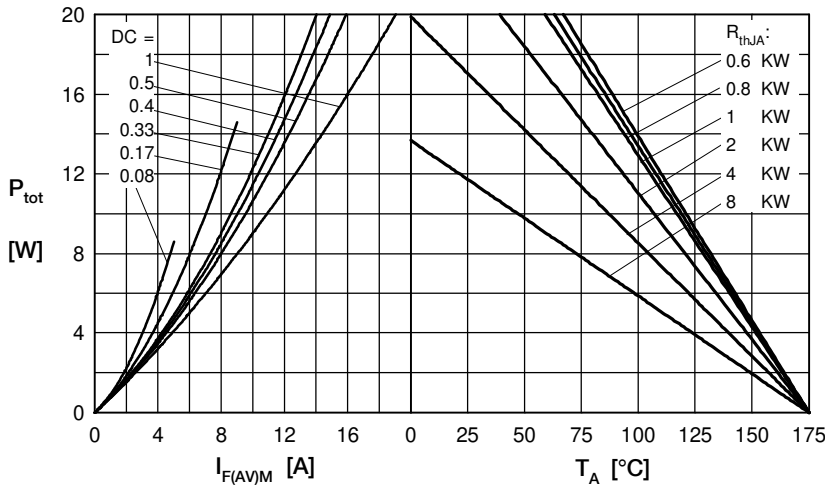


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode



Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

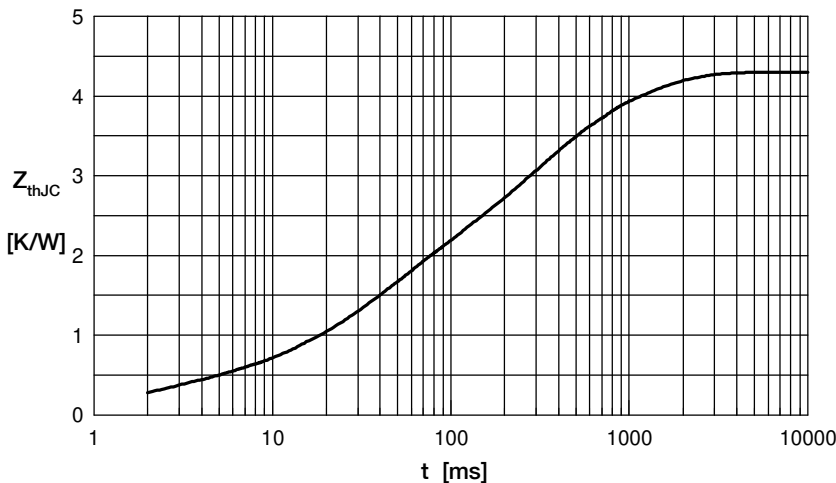


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{th}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.302	0.002
2	1.252	0.032
3	1.582	0.227
4	1.164	0.820

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)